

3/29

# 寬能帶半導體測試整合方案

面對綠能、電動車、5G通訊等產品功率測試需求逐漸增加，在WBG(Wide Band Gap)寬能帶化合物半導體(氮化鎵GaN、碳化矽SiC、氮化鋁AlN)的異質材料界面、Wafer、Epi的材料分析MA與故障瑕疵分析FA，筑波科技提供客戶完整的類比、功率IC測試解決方案。

Teradyne的ETS平台產品特色，在於能夠提供高功率IC/MOSFET/IGBT模組與大功率工控IC/micro LED driver IC等測試解決方案，可以依照客戶的產品特性、測量和控制的複雜性，來量身定製符合其需求的測試設備解決方案，符合研發及生產單位，高電壓、高電流、高精度、高效率的需求。

我們邀請您與筑波科技專業團隊就市場和技術的最新趨勢探討及交流！歡迎寬能帶半導體產業領域的廠商先進主管報名參加。

Time	Topic	Speaker
PM 1:00~1:30	Registration 報到登記	
PM 1:30~1:40	Welcome 致歡迎詞	Richard Hsieh APAC Sales VP, Teradyne Steve Hsu Chairman of ACE
PM 1:40~2:10	WBG power IC market trend 寬能帶半導體市場趨勢與機會	Curtis Liao Sales Director, ACE
PM 2:10~2:40	Teradyne Eagle system introduction Eagle 系統特點介紹	Aik-Moh Ng APAC MKT Director, Teradyne
PM 2:40~3:10	WBG IC Failure analysis and Reliability Test 寬能帶半導故障分析與可靠度測試	RJ Lin Manager, MSS
PM 3:10~3:40	Brief Compound Materials Test Solution 化合物半導體異質材料測試方案	Dr. JC Chen R&D VP, ACE
PM 3:40~4:10	Tea Break 中場休息&方案展示	
<b>Workshop Group</b>		
PM 4:10~4:20	A: Eagle system introduction (Eagle 系統各部功能展示介紹)	ACE/Teradyne
PM 4:20~4:30	B: Eagle Vision S/W Tools introduction	ACE/Teradyne
PM 4:30~4:40	C: Major Tx/Rx Characteristics test for WBG device (WBG 元件特性測試)	ACE/Teradyne
PM 4:40~5:00	Q&A 會後討論	

活動日期: 2022年03月29日(二) PM1:00 – PM5:00

活動地點: 新竹縣竹北市生醫二路66號 筑波醫電大樓 (新竹生醫園區)

報名方式: 03-5500909 ext. 3407林小姐/ 3502 鄭小姐

報名方式: [service@acesolution.com.tw](mailto:service@acesolution.com.tw)

線上報名: [http://register.acesolution.com.tw/2022\\_ACE&Teradyne\\_Webinar](http://register.acesolution.com.tw/2022_ACE&Teradyne_Webinar)



手機掃碼報名

**TERADYNE**



筑波科技股份有限公司  
ACE.Solution Co., Ltd.